



京鼎精密科技股份有限公司

2022第四季法人說明會

2023/3/6

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答時間

李貞誼

發言人

鄒永芳

財務長

邱耀銓

總經理

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

公司簡介



成立時間：2001/4/26

資本額：9.68億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

營業項目：

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體/工業自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療影像診斷設備製造及設計服務

榮耀與里程碑：

- | | |
|-----------|--|
| 2001 | 公司設立 |
| 2002 | 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產 |
| 2015 | TWSE 掛牌上市 |
| 2016 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳服務合作獎」 |
| 2017 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」及「全球服務快速發展優良表現獎」 |
| 2018~2021 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」 |
| 2020 | 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards - 菁英獎 |
| 2022 | 榮獲HR Asia所頒發的「2022亞洲企業最佳雇主獎」 |
| 2022 | 榮獲商業週刊評比「碳競爭力100強」 |
| 2022 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越品質獎」 |

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



美國矽谷廠



加州

德州

美國矽谷辦公室



上海松江廠



江蘇昆山廠



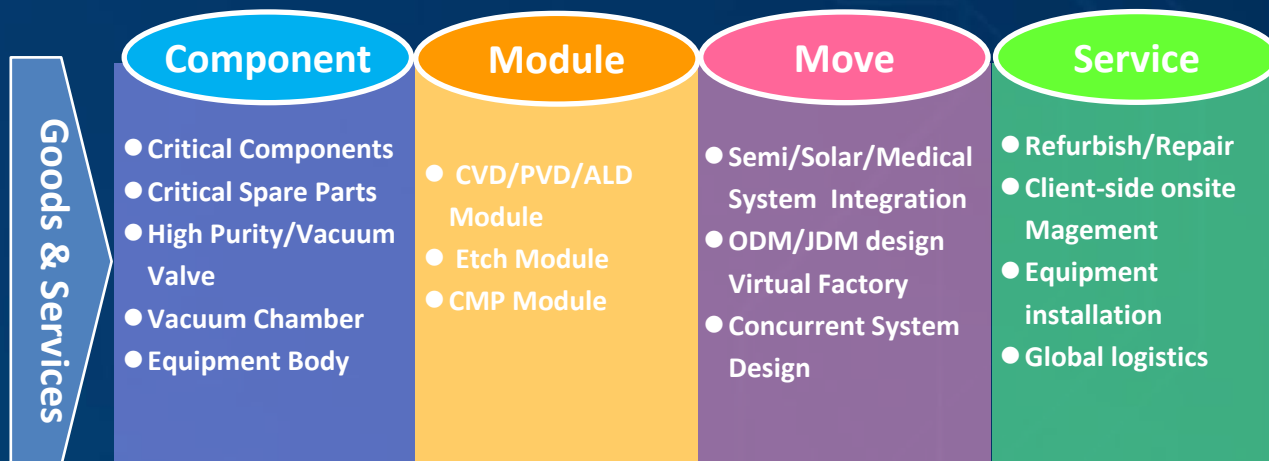
- ：營運製造據點-科中廠/科研廠/松江廠/昆山廠
- ：新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA
- ：銷售服務據點-加州/德州/南京

市場定位

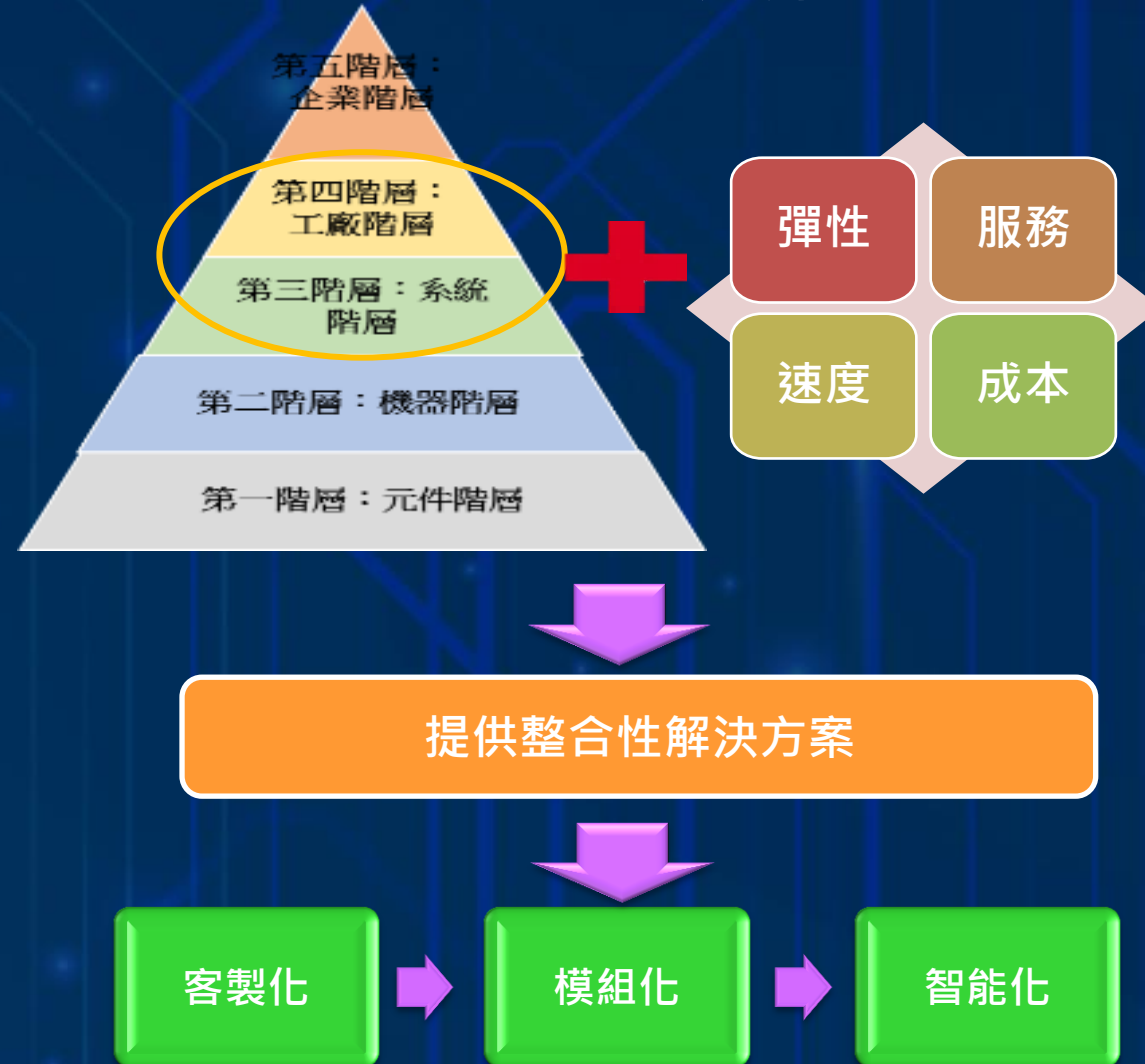
1. 半導體前段製程設備



垂直整合製造服務營運模式



2. 半導體自動化設備



產業/產品佈局



- 半導體晶圓製程設備製造(蝕刻、薄膜、化學機械研磨及檢測設備)
- 能源設備(Solar/LED) 製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體製程相關
設備生命週期
製造服務

半導體廠自動化
設備自主研發

- 設備開發(非製程類)
 - 先進製程微污染防治方案
 - 晶圓AOI檢測設備
 - 氮氣倉儲系統
 - 晶圓移載搬送自動化

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務

設備及關鍵部件
再生循環經濟

醫療設備開發及
製造服務

- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 放射治療設備

財務報告

綜合損益表



單位：新台幣百萬元	4Q22		3Q22		QoQ%	4Q21		YoY%	2022		2021		YoY%
營業收入淨額	4,181	100.0%	4,055	100.0%	3.1%	3,361	100.0%	24.4%	14,843	100.0%	12,246	100.0%	21.2%
營業毛利	1,355	32.4%	1,228	30.3%	+2.1 pts	823	24.5%	+7.9 pts	4,444	29.9%	3,092	25.2%	+4.7pts
營業費用	(413)	(9.9%)	(400)	(9.9%)		(294)	(8.8%)		(1,492)	(10.0%)	(1,104)	(9.1%)	
營業利益	942	22.5%	828	20.4%	+2.1 pts	529	15.7%	+6.8 pts	2,951	19.9%	1,988	16.2%	+3.7 pts
營業外損益	(419)	(10.0%)	155	3.8%		(48)	(1.4%)		(60)	-0.4%	(74)	(0.3%)	
稅前淨利	523	12.5%	983	24.2%	-11.7 pts	481	14.3%	-1.8 pts	2,891	22.3%	1,915	15.6%	+6.7 pts
本期淨利	417	10.0%	791	19.5%	-9.5 pts	366	10.9%	-0.9 pts	2,344	15.8%	1,519	12.4%	+3.4 pts
歸屬予：													
母公司股東	418		787		-46.9%	361		16.0%	2,320		1,489		55.8%
基本每股盈餘(元)	4.30		8.14		-47.2%	4.1		4.9%	24.64		17.01		44.9%
加權平均流通在外股數(百萬股)	96.92		96.71			87.88			94.14		87.53		

三率三升



資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	4Q22		3Q22		4Q21	
現金及流動金融資產	9,813	50%	8,769	46%	6,629	47%
應收帳款	978	5%	1,386	7%	1,701	12%
存貨	3,807	19%	4,059	21%	2,865	20%
長期投資	503	2%	548	3%	520	4%
不動產、廠房及設備	3,541	18%	3,258	17%	2,029	14%
資產總計	19,690	100%	19,132	100%	14,180	100%
應付帳款	1,439	7%	1,718	9%	2,049	15%
應付公司債	1,880	10%	1,844	10%	1,898	13%
流動負債	6,700	36%	4,758	25%	3,977	28%
負債總計	8,859	45%	8,690	45%	6,656	47%
股東權益總計	10,831	55%	10,442	55%	7,524	53%
重要財務指標						
平均收現天數	33		40		40	
平均銷貨天數	118		127		94	
平均付現天數	60		68		73	
淨營運現金週期天數	91		99		61	
流動比率(倍)	2.21		3.05		2.86	

現金流量表



單位：新台幣百萬元	2022	2021
期初現金	5,068	6,283
營運活動之現金流入	2,859	840
資本支出	(2,114)	(726)
現金股利	(840)	(613)
現金增資	1,706	-
銀行借款淨變動	1,305	598
定期存款	292	(1,561)
投資與其他	268	247
期末現金	8,544	5,068
自由現金流量*	744	114

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

穩定的股利政策



註1：2022年股利發放金額待2023/5/30股東會承認通過

註2：股票殖利率之股價以董事會公告股利政策當日之收盤價計算

營運與展望

營收趨勢



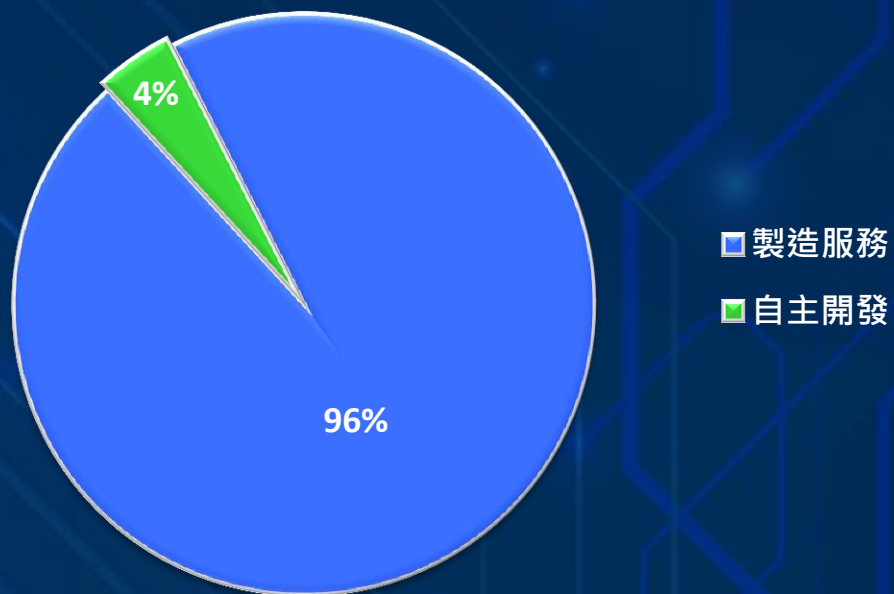
■ Q4營收**41.81**億 QoQ **+3.1%** YoY **+24.4%**，續創季度營收新高

■ 全年營收**148.4**億 YoY **+21.2%**，連三年創新高



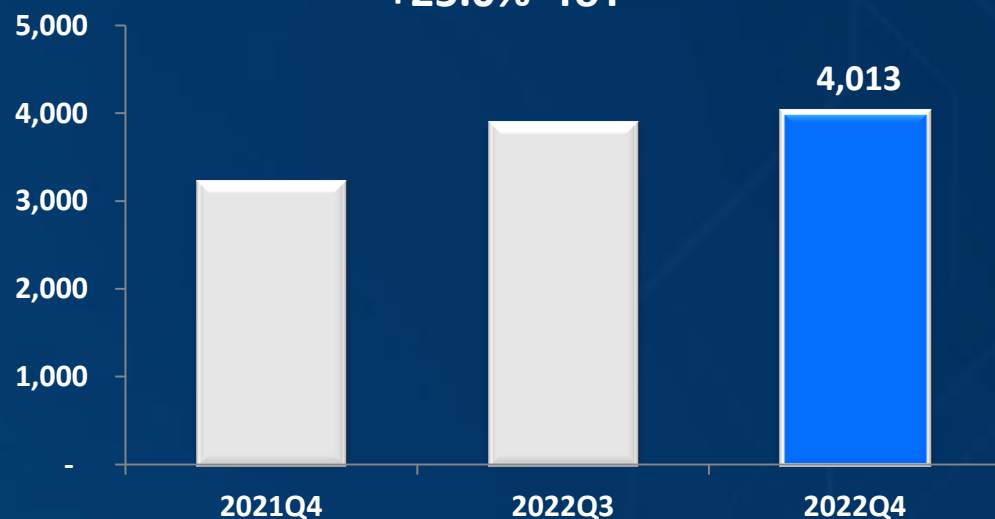
註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

2022年第四季銷售分析-業務別



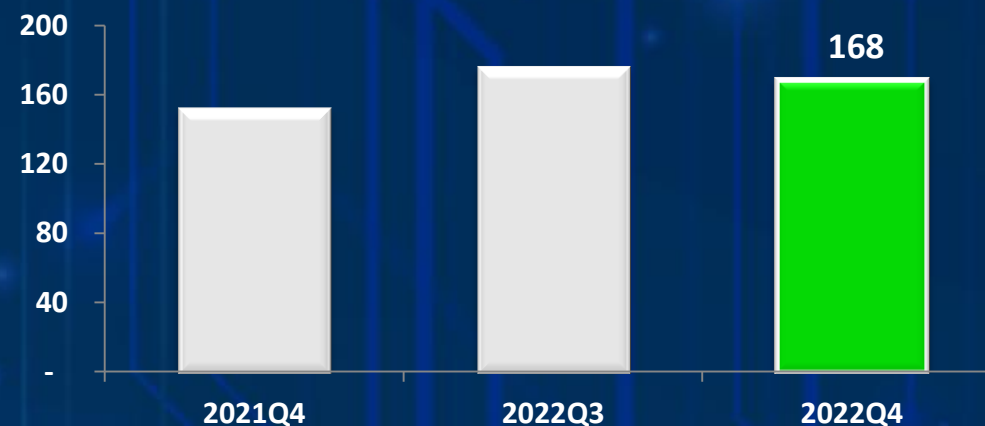
製造服務
+3.4% QoQ
+25.0% YoY

單位：台幣百萬



自主開發
-3.8% QoQ
+11.5% YoY

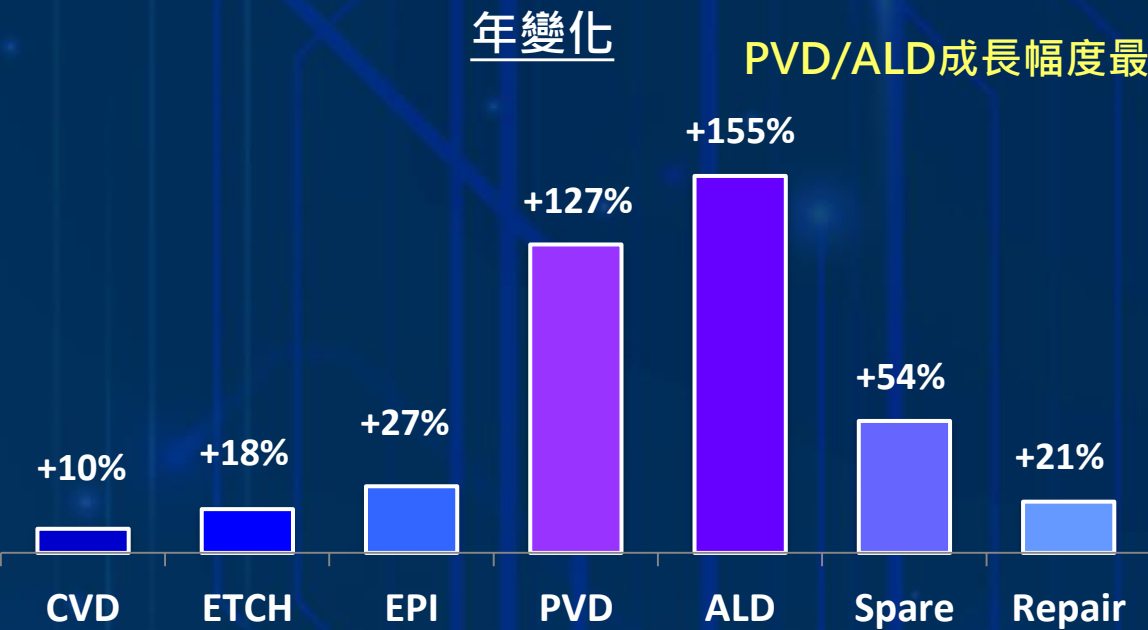
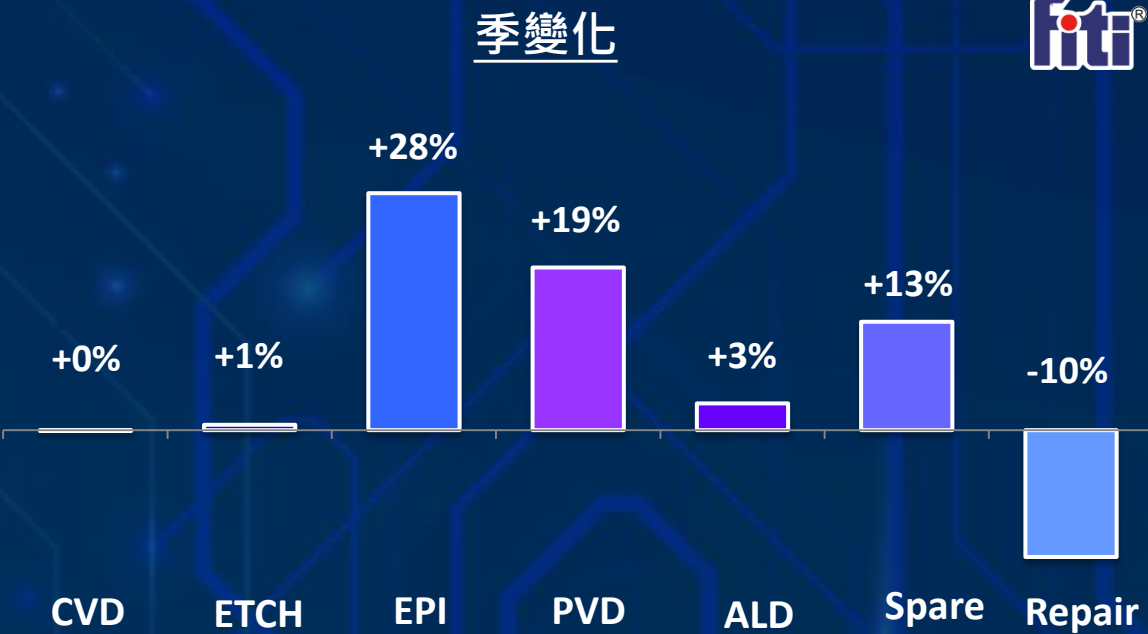
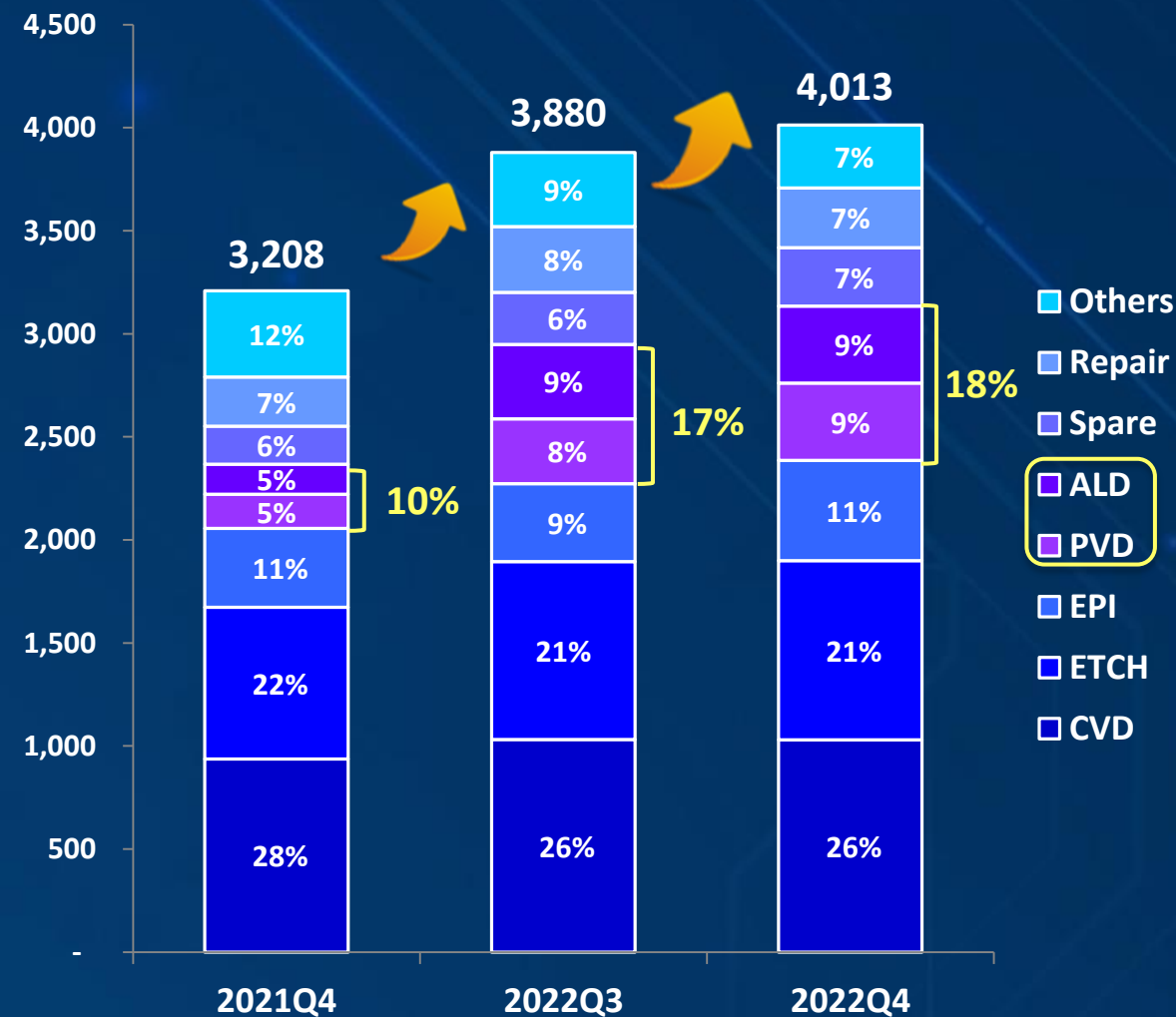
單位：台幣百萬



製造服務銷售分析-產品別



單位：台幣百萬



PVD/ALD成長幅度最高

2023年第一季展望

京鼎

QoQ



製造服務

QoQ



自主開發

QoQ



YoY



YoY



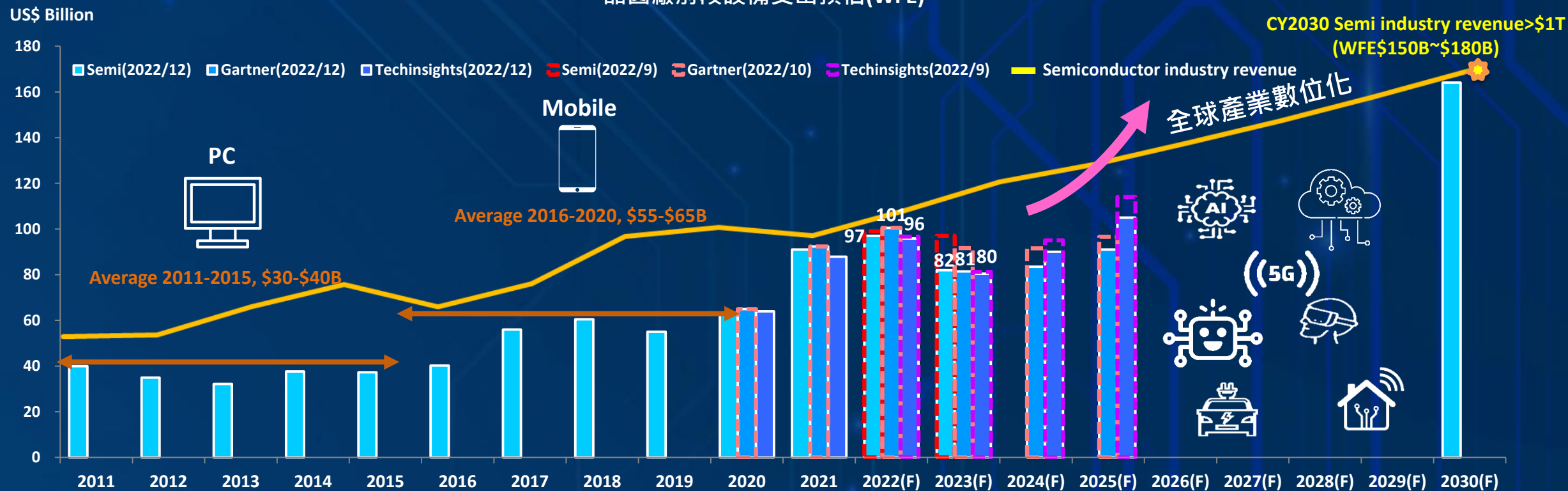
YoY



產業趨勢

- 半導體產業受到總體經濟疲弱、地緣政治及庫存調整等因素影響，三家調研機構再下調2023年半導體設備支出預測，由原先衰退-2%~-16%，降至-16%~-19%，預估 2024年將重回成長軌道
- 2023年半導體設備市場疲弱主要來自記憶體廠削減資本支出及美國出口管制禁令
- 在HPC、eV、AI、5G等終端產品需求量及半導體含量持續增加、製程設備日益複雜及全球半導體供應鏈在地化帶動下，半導體及半導體設備長期動能向上

晶圓廠前段設備支出預估(WFE)



區域製造 布局全球



竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



上海松江廠



江蘇昆山廠



美國矽谷廠(NPI/SVM)



南京 江蘇 上海 竹南

加州

德州

取得市場先機

提前參與並協助縮短客戶新產品開發時程，精準掌握新商機

強化客戶支援

貼近客戶需求，提供在地化的製造服務

提升供應鏈韌性

區域化製造降低技術管制風險

●：營運製造據點-科中廠/科研廠/松江廠/昆山廠

●：新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA

●：銷售服務據點-加州/德州/南京

■ 2022營運登峰

- 京鼎全年三率三升，營收、獲利及股利同創新高

■ 2023審慎布局 先蹲後跳

- 半導體設備長期動能向上：受惠於新興科技需求增加及矽含量提升、製程設備日益複雜及各國政府的政策激勵
- 半導體設備短期動能趨緩：持續透過新技術、新產品、新市場布局，推動未來營運向上
- 多地生產據點及短鏈間合作，強化供應鏈韌性及長期競爭力

Q&A

The background of the slide is a dark blue gradient. In the center, there is a glowing blue circuit board. The board is composed of numerous white lines representing circuit traces, which are illuminated with bright blue light. A central square area of the board is particularly bright, emitting a strong blue glow. The overall effect is a high-tech, digital aesthetic.



Thank you